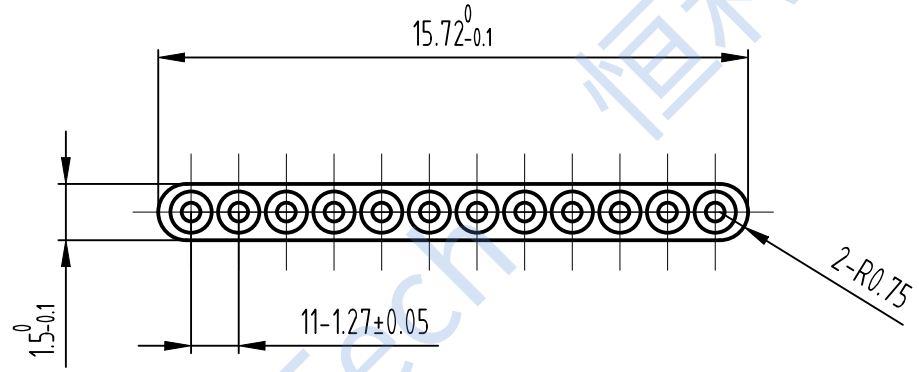
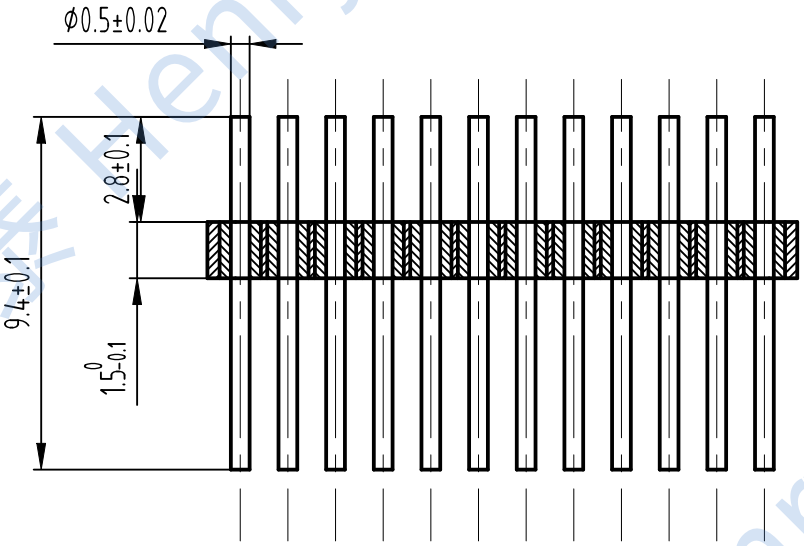




技术要求：

1. 绝缘电阻：≥5000MΩ@500V
2. 介电耐压：≥300V
3. 密封漏率：≤1.013x10^{-3}Pa · cm^3/S
4. 使用寿命：≥500次
5. 温度范围：-65℃~+155℃
6. 镀层厚度：≥1.27μm软金

借通用件登记

描　图

校　描

旧底图总号

签　字

日　期

标记	处数	更改文件号	签字	日期

设计	M	标准化	
审核			
工艺		日期	

装配图

图样标记	重量	比例
		5:1
共　页	第　页	

HN-LP12-0.5-1.27(9.4-2.8)M

成都恒利泰科技有限公司

成都恒利泰科技有限公司
Chengdu HenryTech Technology co., Ltd

恒利泰 HenryTech

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

HenryTech:

HL-SMA/SMB-KK H3-MABA-011085 HN-DC2016-0.5(12-4.6)M H3-MABA-010551-CF1071 HT-QCN-19+ HX-N-JK HX-1.85-JJ H2SYDC-20-62HP+ HL-MCX-KE-02 HL-N-KKC HT-BFHKI-1572+ HG-SCN-2-22+ HL-SMAMF-2-18-15dB HL-SMB-K3DY H3-MABA-007871-CT1A40 H3-TC1-1TG2+ HT-HFCN-2700+ HT-SCA-4-10+ HLCC2250G HN-LP7-0.5-1.27(9.4-2.8) HT-LFCN-3800+ HX-SMA/SMP-JK HT-LFCG-530+ HT-LFCN-400+ HG-SCN-2-65+ HL-SMA-KHD4 HL-SSMA-KHD-1 HT-LFCG-1700+ H3-MAPD-008109-C30040 HT-HFCN-3800+